

【正社員採用】在宅勤務制度・実習あり | 部品改廃設計業務支援 | 日立グループの技術職として活躍

詳細はこちら



株式会社日立ハイテク

設計戦略本部 システム設計部にて、自社製品（半導体検査装置、生化学分析計、電子顕微鏡等）に搭載されるプリント基板の部品改廃業務を担当いただきます。

ご経験や希望に応じ、回路図入力、CAD依頼、製作手配、回路評価、ドキュメント作成など、設計実務の幅広い工程をお任せします。

【仕事のやりがい・魅力】

...以下省略（詳しくはwebサイトへ）

求人内容

業種／職種	メーカー／機械・電子設計
業務	システム・アプリ動作確認（テスト）、システム監視・保守・運用業務、その他 IT/デザイン
業務の詳細	設計戦略本部 システム設計部にて、日立ハイテクが開発する多様な装置（半導体検査装置、生化学分析計、電子顕微鏡など）へ搭載されているプリント基板の部品改廃業務をご担当いただきます。 ご経験・スキル・希望に応じて、回路図入力、CAD依頼、製作手配、回路評価、ドキュメント作成などを実施いただきます。
就業および雇用形態	正社員／障害者雇用と一般雇用（障害者手帳なし）どちらも希望
給与	年俸 4,870,000円～8,600,000円 月取ケース例 ・基本給：274,500円～397,400円 固定手当＋等級に応じ、業務手当を支給（予定月給に業務手当は含んでおりません） ・業務手当は30時間分の時間外勤務手当・休日出勤手当に相当する額を支給 ・手当額：82,500円～ 本給額により変動 ・時間外・休日出勤の有無に関わらず支給 ・30時間を超える時間外勤務、休日出勤分は追加で支給 ※業務手当支給対象外の場合、実残業時間分を支給。
求められる能力・経験	・電気・電子、情報系のバックグラウンド（学校での専攻）をお持ちの方 ・プリント基板の設計開発経験あるいは設計補助経験をお持ちの方 ・電気回路およびFPGAの基礎知識をお持ちの方 ・部品カタログ（仕様書）のパラメータに関して、不明なものは自発的にメーカー問合せや技術資料を確認し、内容の把握ができる方 【歓迎条件】 ・海外製部品の英語データシートの読解力（TOEIC500点以上目安） 【求める人物像】 ・周囲と協力しながら業務を進め、チームとして成果を出す姿勢を大切にできる方 ...以下省略（詳しくはwebサイトへ）
勤務形態・勤務地	在宅および出社勤務の併用：茨城県ひたちなか市
勤務時間	08:30～17:00 フレックスタイム制（コアタイム無） 標準労働時間帯／8:30～17:00 ※勤務地により異なる 標準労働時間／7時間45分
求人要項公開期間	2026年03月13日 00時00分～2026年08月31日 23時59分

もっと詳しい情報はQRコード、または右記URLから：<https://mlg.kaien-lab.com/search/show/3828>